Artikeldatenblatt

Lötstift Wire-Wrap 0,6x8,0 Messing verzinnt

Artikel-Nr.: 013.18.085

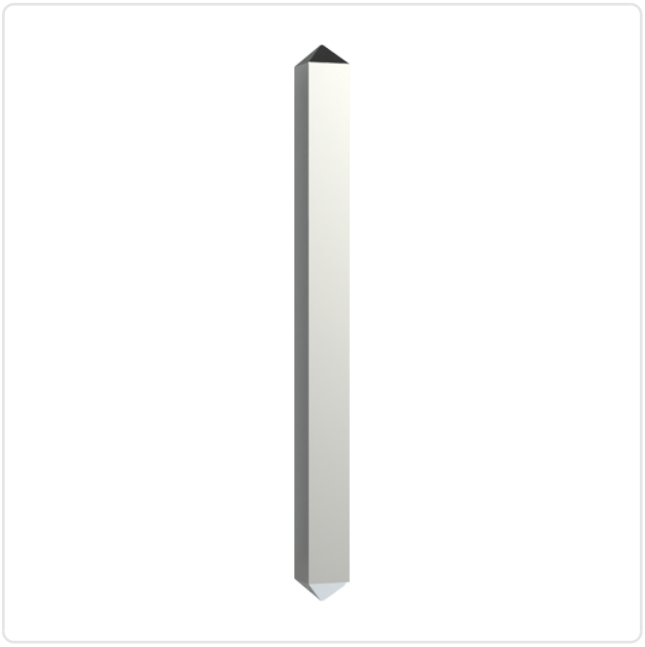

Abbildung ggf. ähnlich

Bohrung Leiterplatte [mm]:	0.8
Länge [mm]:	8
Material:	Messing bleifrei
Oberfläche:	verzinnt
Stärke [mm]:	0.63
Gewicht:	0.03g

Konformitäten

RoHS-konform:	Ja
REACH-konform:	Ja
SVHC-frei:	Ja

Hinweis: Angaben zu SVHC-Stoffen bezogen auf Ihre individuellen Lieferungen finden Sie jeweils auf Ihrem Lieferschein.

Alle Informationen erhalten Sie im Web auf unserer Artikeldetailseite Lötstift Wire-Wrap 0,6x8,0 Messing verzinnt

Sie wünschen eine individuelle Beratung ?
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an products@ettinger.de.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ETTINGER GmbH

Ottostraße 5 | 85649 Hofolding | Deutschland | www.ettinger.de | info@ettinger.de | + 49 8104 66 23 88